

2024 COMSOL 多物理量 AI 技術年會(11/08 台北)立即報名! 全程參加抽 iPhone16 等多項好禮!



日期與時間：2024 年 11 月 08 日（五），上午 09:20 至下午 16:30

地點：北科大集思會議中心，位於台北市大安區忠孝東路三段 197 號

費用：500 元/人 (COMSOL 維護期間內用戶免費優惠)

此為上機課程，請務必自備 NoteBook

在 AI 技術不斷推動工程科學新篇章的今天

皮托科技誠邀您參與 2024 COMSOL 多物理量 AI 技術年會，於 11 月 8 日在台北盛大舉行。

這是一次獨特的機會，讓您深入了解並體驗 AI Data-Driven 與 Physics-Driven 技術的完美融合，見證多物理量模擬在 AI 驅動下的創新突破。年會將重點展示如何透過數據驅動和物理學原理驅動的方法，促進 AI 在複雜工程問題中的應用，從而開啟新的創新途徑。我們將集結業界頂尖專家與學者，探討他們在結合 AI 與多物理量模擬方面的深入見解，分享如何利用這些先進技術來優化設計流程、提高分析精度，並解決工程中的挑戰。這不僅是一次技術交流的盛會，更是一個探索和創新的平台。參與者將有機會親身體驗 COMSOL 最新 6.3 版本的強大功能，並可和 COMSOL 技術團隊做面對面的交流與討論。我們誠摯邀請您關注皮托科技官方網站與社群媒體，獲取最新資訊並即時報名。台北，我們不見不散，一起探索多物理量 AI 技術的未來！

掃 QR 碼立即免費報名



全程參與活動

有機會抽中 iPhone16 等好禮!

掃 QR 碼立即免費報名



2024 COMSOL 多物理量 AI 技術年會(11/08 台北) | 專業講師群 |



簡榮富

皮托集團
執行長



崔春山

皮托科技股份有限公司
CAE技術處長



許繼元

工業技術研究院
電光系統所 工程師



陳昭瑜

美商知微電子有限公司台灣分公司
R&D MEMS Design 博士



陳洵毅

國立臺灣大學
生物機電工程學系 副教授



楊棟焜

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 處長



林谷昇

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 副理



邱健彰

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 博士



楊政勳

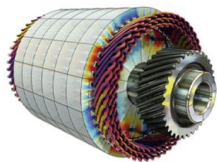
皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 工程師



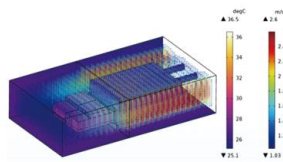
張軒嘉

皮托科技股份有限公司
CAE設備工程處 工程師

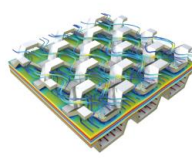
統一軟體介面，適用於各種工程領域



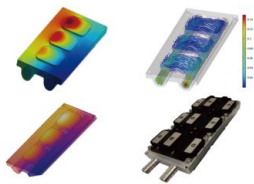
EV電動車馬達模擬



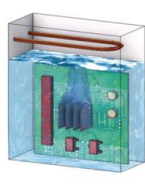
數據中心QSPF-DD散熱模擬(氣冷+水冷)



燃料電池模擬



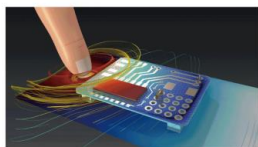
IGBT ColdPlate散熱及流場模擬



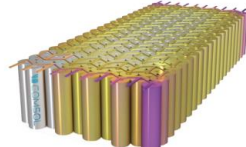
主機板浸沒式散熱模擬



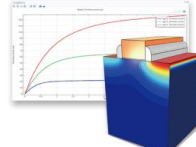
機櫃散熱模擬



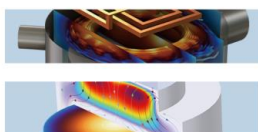
PCB板ESD靜電放電模擬



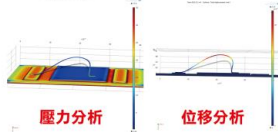
鋰電池模擬



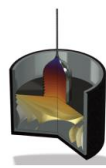
BJT/MOSFET元件模擬



電漿乾蝕刻模擬



bond Wire 模擬



碳化矽長晶爐熱流模擬

參加辦法

▲活動聯絡人：皮托科技/行銷部

▲電話：04-7364000#313/129

▲e-mail：

info@mail.pitotech.com.tw

▲未收到報名成功通知者，
請主動與皮托科技聯絡，謝謝！

▲如資料不全或不實，
即為無效報名。

▲本公司享有審核報名資料、
核準通過之一切權利。

掃 QR 碼立即免費報名

